

2010-2012年中国多晶硅切片行业深度调研及投资方向研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2010-2012年中国多晶硅切片行业深度调研及投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201012/55232.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

目录

第一章 多晶硅切片行业的概述及特性 1

第一节 多晶硅切片行业的概述 1

第二节 多晶硅切片行业的特性 1

第三节 多晶硅切片行业国内外的概况 1

第二章 2009-2010年全球多晶硅切片行业发展情况分析 3

第一节 全球多晶硅切片行业发展概况 3

第二节 全球多晶硅切片行业主要地区市场概况分析 3

一、北美洲地区国家市场情况 3

二、欧洲地区国家市场情况 3

三、亚洲地区国家市场情况 4

第三节 2010-2012年全球多晶硅切片行业发展趋势分析 4

第三章 2009-2010年中国多晶硅切片行业内外环境分析 5

第一节 2009-2010年中国多晶硅切片行业发展概况 5

一、2009年中国经济运行情况 5

二、2009年中国多晶硅切片发展分析 19

第二节 2010-2012年宏观经济形势预测 19

第三节 中国多晶硅切片行业政策分析 21

第四节 中国多晶硅切片发展社会环境分析 22

第五节 中国多晶硅切片行业相关法律分析 25

第四章 2009-2010年中国多晶硅切片行业发展概况分析 31

第一节 中国多晶硅切片行业发展回顾 31

第二节 中国多晶硅切片行业发展现状分析 31

第三节 近几年多晶硅切片行业企业运行状况分析 32

一、近几年行业企业数量变化 32

二、近几年行业企业规模变化 32

三、近几年行业从业人员变化 32

四、近几年行业企业性质投资主体变化 33

第四节 2009-2010年中国多晶硅切片行业上下游产业发展概况分析 33

一、2009-2010年中国多晶硅切片行业上游产业发展概况分析 33

二、2009-2010年中国多晶硅切片行业下游产业发展概况分析 34

第五章 2009-2010年中国多晶硅切片行业市场分析 36

第一节 2009-2010年中国多晶硅切片行业市场供给现状 36

一、2009-2010年中国多晶硅切片行业产能情况 36

二、2009-2010年中国多晶硅切片行业产量情况 36

第二节 2009-2010年中国多晶硅切片行业市场需求分析 37

第六章 2009-2010年中国多晶硅切片行业进出口分析 38

第一节 2009-2010年中国多晶硅切片行业进口分析 38

第二节 2009-2010年中国多晶硅切片行业出口分析 38

第三节 2010-2012年中国多晶硅切片行业进出口趋势预测 39

第七章 2009-2010年中国多晶硅切片行业重点企业和地区分析 40

第一节 2009-2010年中国多晶硅切片行业重点企业分析 40

一、江西赛维LDK 40

(一)、企业简介 40

(二)、企业竞争优势分析 40

(三)、企业财务分析 41

二、精功绍兴太阳能技术有限公司 42

(一)、企业简介 42

(二)、企业竞争优势分析 43

(三)、企业财务分析 43

三、宁波晶元太阳能有限公司 46

(一)、企业简介 46

(二)、企业竞争优势分析 46

(三)、企业财务分析 46

四、洛阳中硅高科技有限公司 48

(一)、企业简介 48

(二)、企业竞争优势分析 49

(三)、企业财务分析 49

五、浙江金西园科技有限公司 51

(一)、企业简介 51

(二)、企业竞争优势分析 51

(三)、企业财务分析 52

第二节 2009-2010年中国多晶硅切片行业重点地区分析 53

第八章 2009-2010年中国多晶硅切片行业技术发展分析 55

第一节 2009-2010年中国多晶硅切片行业技术发展概述 55

第二节 2009-2010年全球多晶硅切片行业技术发展分析 56

第三节 中国多晶硅切片主要技术差距分析 57

第四节 2010-2012年中国多晶硅切片技术发展趋势分析 58

第九章 2009-2010年多晶硅切片行业销售渠道分析 61

第一节 多晶硅切片产品及应用(消费)主体 61

第二节 国内主要市场区域分布情况 61

第三节 新产品市场开拓推荐区域(或省市) 62

第四节 销售模式及主要销售途径 64

第十章 2010-2012年中国多晶硅切片行业发展趋势预测分析 66

第一节 2010-2012年中国多晶硅切片行业发展趋势预测 66

第二节 2010-2012年中国多晶硅切片市场发展预测 66

一、2010-2012年中国多晶硅切片行业需求市场预测 66

二、2010-2012年中国多晶硅切片行业供给市场预测 67

第三节 2010-2012年中国多晶硅切片行业发展建议 68

第十一章 2010-2012年中国多晶硅切片行业投资前景预测分析 69

第一节 2010-2012年中国多晶硅切片行业投资环境分析 69

第二节 2010-2012年中国多晶硅切片行业投资机会分析 70

第三节 2010-2012年中国多晶硅切片行业投资风险分析 71

第四节 2010-2012年中国多晶硅切片行业投资策略分析 72

图表目录：

图表 1：2005-2009年国内生产总值	5
图表 2：2005-2009年居民消费价格涨跌幅度	6
图表 3：2009年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）	6
图表 4：2005-2009年年末国家外汇储备	7
图表 5：2005-2009年财政收入	7
图表 6：2005-2009年全社会固定资产投资	8
图表 7：2009年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）	8
图表 8：2009年固定资产投资新增主要生产能力	9
图表 9：2009年房地产开发和销售主要指标完成情况	9
图表 10：2007-2010年多晶硅切片行业企业数量变化	32
图表 11：2007-2010年多晶硅切片行业企业规模变化	32
图表 12：2007-2010年多晶硅切片行业从业人员变化	32
图表 13：2007-2010年多晶硅切片行业企业性质投资主体变化	33
图表 14：2007-2010年中国多晶硅切片行业产能	36
图表 15：2007-2010年中国多晶硅切片行业产量	37
图表 16：2007-2010年中国多晶硅切片行业需求量	37
图表 17：2007-2010年中国多晶硅切片行业进口量	38
图表 18：2007-2010年中国多晶硅切片行业出口量	38
图表 19：2010-2012年中国多晶硅切片行业进出口预测	39
图表 20：2008年江西赛维LDK财务分析	41
图表 21：精功绍兴太阳能技术有限公司主营业务构成	43
图表 22：2009年精功绍兴太阳能技术有限公司每股指标	44
图表 23：2009年精功绍兴太阳能技术有限公司获利能力	45
图表 24：2009年精功绍兴太阳能技术有限公司经营能力	45
图表 25：2009年精功绍兴太阳能技术有限公司资本结构	45
图表 26：2009年精功绍兴太阳能技术有限公司发展能力	45
图表 27：2008年宁波晶元太阳能有限公司财务分析	46
图表 28：2008年洛阳中硅高科技有限公司财务分析	49
图表 29：2008年浙江金西园科技有限公司财务分析	52
图表 30：1992-2007年晶片发展趋势	56
图表 31：多丝切割与内圆切割原理示意图	57

图表 32：内圆切割与多丝切割的对比 57

图表 33：线锯切割断面的几何参数 58

图表 34：EPIA国际委员会统计分析后给出的预言 58

图表 35：中国太阳能光伏产业（相关）基地分布示意图 61

图表 36：各省太阳能光伏产业基地发展特征 62

图表 37：中国太阳能资源的分布 64

图表 38：2010-2011年中国多晶硅切片行业需求预测 66

图表 39：2010-2012年中国多晶硅切片行业供给预测 67

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201012/55232.html>